

正本

檔 號：
保存年限：

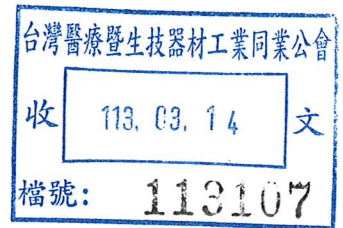
衛生福利部中央健康保險署 開會通知單

100



184

新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3



受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

發文日期：中華民國113年3月12日
發文字號：健保審字第1130670695A號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議議程及會議視訊連結

開會事由：特材價量調查申報總表線上確認說明會

開會時間：113年3月19日(星期二)上午11時至中午12時

開會地點：衛生福利部中央健康保險署18樓大禮堂(臺北市大安區信義路3段140號)

主持人：張惠萍副組長

聯絡人及電話：袁美霞 02-27065866 分機：3059

出席者：113年特材價量調查廠商、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台灣美國商會、歐洲在臺商務協會、台北市儀器商業同業公會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣先進醫療科技發展協會、台北市進出口商業同業公會、中華民國儀器商業同業公會全國聯合會(請各公協會轉知會員參加)

列席者：本署資訊組

副本：

備註：

- 一、檢送會議議程及會議視訊連結各一份。
- 二、本次會議採取實體會議及Team視訊會議，請貴單位於113年3月15日(五)前以google表單回復參加會議方式(網址 <https://forms.gle/6hwvG2TM9rg6x1F8A>)。

三、連絡電話:陳小姐(分機3052)黃小姐(分機2697)

四、為響應無紙化環保節約政策，不另提供紙本會議資料。

五、本署無法提供停車位，請自行於署外停車場(附近有建國高架及大安高工地下停車場)停車。

衛生福利部中央健康保險署

特材價量調查申報總表線上確認說明會 (特材廠商)

會議議程

壹、開會時間：113年3月19日(星期二)上午11時00分

貳、開會地點：衛生福利部中央健康保險署18樓大禮堂

(臺北市大安區信義路3段140號18樓)

參、主席：張惠萍副組長

肆、議程

時間	議題
11:00-11:05	主席致詞
11:05-11:20	特材價量調查申報總表線上確認及系統操作說明
11:20-12:00	綜合討論
12:00	散會

特材價量調查申報總表線上確認說明會(特材廠商)視訊連結

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWExNWQxN2YtYWRIOS00MjZmLTljYjgtYzQ1MTZmNGViMmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2227d302af-cd43-4941-98ca-b3408c0d0969%22%2c%22Oid%22%3a%22629fb144-5ab7-4507-badf-84e0c0bd6e51%22%7d

